Resolució de 10 d'octubre de 2026, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la tercera edició de la convocatòria d'ajudes de la Càtedra de Materials Avançats per a la Indústria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Chip) per a cursar el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica [Exp. CAT26-05-126-01]

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 23 de juny de 2026, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 25 de juny de 2026), per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d'aquesta universitat.

RESOL

1. Convocar i aprovar les bases reguladores de la tercera edició de la convocatòria d'ajudes de la Càtedra de Materials Avançats per a la Indústria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Chip) per a ajudar econòmicament persones físiques amb les despeses que suposa cursar el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica.

2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l'annex I.

3. El pressupost màxim autoritzat per a aquesta convocatòria és de 90.000 € i es finança amb càrrec al capítol VII del pressupost de la Càtedra de Materials Avançats per a la Indústria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Chip) de la Universitat de València per a l'any 2026, orgànica 2330161217, específica 20240559. Aquest projecte està finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un mes des de l'endemà de ser publicada, un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictada o bé, en el termini de dos mesos des de l'endemà de ser publicada, directament un recurs contenciós administratiu davant de la secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de València.

El rector, p. d. (DOGV 25/06/2026)

José María Montiel Company
Vicerector d'Innovació i Transferència

JOSE MARIA| MONTIEL| COMPANY

Firmado digitalmente por JOSE MARIA| MONTIEL| COMPANY
Fecha: 2026.11.24 08:18:47 +01'00'

ANNEX I. BASES REGULADORES DE LA III CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE LA CÀTEDRA DE MATERIALS AVANÇATS PER A LA INDÚSTRIA DE SEMICONDUCTORS I CIRCUITS INTEGRATS (PERTE CHIP) PER A CURSAR EL MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT MULTINACIONAL EN MICROELECTRÒNICA

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure l'interès en el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica, màster que ofereix una formació avançada que permet preparar l'estudiantat per a exercir una àmplia varietat de rols en la indústria relacionada amb la tecnologia electrònica, des del disseny i desenvolupament de productes electrònics fins a gestió de tecnologia en sistemes electrònics o la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies.

2. PERSONES DESTINATÀRIES

Hi poden participar els estudiants i estudiantes que tinguen interès a cursar aquest any 2026-2027 el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica de la Universitat de València i que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els requisits següents:

a) Haver-se matriculat en el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica en el curs acadèmic 2026-2027.

b) Haver realitzat el primer pagament de matrícula del màster com a persona física.

3. QUANTIES DE LES BEQUES

En l'expedient respectiu consta la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les obligacions de despesa que puguen derivar-se d'aquesta convocatòria.

Les beques es financen a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a 2026, a càrrec del capítol VII, específica 20240559, del pressupost de despeses de 2026 de la Càtedra de Materials Avançats per a la Indústria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Chip) per un import de fins a 90.000 €. Aquest projecte està finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Es finançarà el 100 % de l'import de la matrícula per a cadascuna de les persones que complisquen els requisits i hagen formalitzat la matrícula. La dotació total i única de la beca per a cada persona beneficiària és de 7.500€ i en cap cas té consideració de salari o remuneració.

La condició de persona beneficiària d'aquesta beca només es pot obtenir en un únic centre i per una

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

sola vegada.

La percepció de la beca per a la realització del màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica no té en cap cas efectes jurídics laborals entre la persona beneficiària i la Universitat de València.

4. COMPATIBILITAT

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra ajuda pública o privada per a la mateixa finalitat.

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari inclòs en l'annex II a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que es troba accessible en https://links.uv.es/Mz4FQPg amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb registre previ en la Seu o amb certificat electrònic digital.

Les sol·licituds han d'anar dirigides a **Càtedres institucionals i d'empresa** en la ruta següent: "Tipus d'unitat": Serveis universitaris, generals i centrals; "Òrgan al qual es dirigeix": Servei de Transferència i Innovació; "Tramitació desitjada": Gestions específiques de la unitat, Càtedres institucionals i d'empresa. En https://links.uv.es/uvcatedres/Ajudes es pot consultar una guia d'ajuda.

Segons l'article 2.1.*e* del Reglament d'administració electrònica de la Universitat de València, els membres de la comunitat universitària estan obligats a relacionar-se amb la Universitat de València a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les sol·licituds han d'emplenar-se necessàriament per la Seu Electrònica de la UV en el cas de l'estudiantat de la Universitat de València. .

Amb el lliurament de la sol·licitud, la persona sol·licitant declara sota responsabilitat:

a. Que accepta les bases de la convocatòria.

b. Que totes les dades incorporades a la sol·licitud són certes.

c. Que sap que la inexactitud de les circumstàncies declarades dona lloc a la denegació o revocació del premi.

d. Que no està incursa en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

- Instància en què se sol·licita participar (annex II).
- Carta d'acceptació de la convocatòria i les bases (annex III).
- Declaració responsable (annex IV).
- Còpia del màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica.
- Documentació justificativa del primer pagament del màster com a persona física.
- Còpia informativa de l'expedient acadèmic de grau amb les qualificacions de les assignatures de què consta, llevat que hagen estudiat el grau en la Universitat de València.

Es pot requerir a les persones sol·licitants la presentació dels documents originals per a confrontar-los amb els presentats, o qualsevol altre document que es considere necessari per a la concessió d'aquestes beques.

La documentació que es presente fora del canal establit o amb posterioritat al termini de finalització de presentació no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix les estipulacions recollides en aquestes bases, tampoc no serà acceptada i no participarà en el premi.

Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, si és el cas, els que assenyala l'article 67 o altres exigits per la legislació específica aplicable, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, n'esmene la falta o hi afegisca els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes previstos en l'article 21.

La documentació presentada, excepte la de les candidatures guanyadores, serà esborrada i eliminada de les bases de dades de la Universitat de València una vegada lliurada la beca i quan s'hagen complit els terminis per a la resolució dels possibles recursos.

6. PUBLICACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Un extracte de les bases de la present convocatòria es publicarà en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV).

Les bases es publicaran en el Tauler Oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i en la pàgina web de càtedres de la Universitat de València [https://www.uv.es/catedres] sense perjudici que puguen publicar-se en altres mitjans que es consideren adequats.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV) fins a 10 dies després de la publicació.

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

7. ÒRGAN INSTRUCTOR, ÒRGAN D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la instrucció d'aquest procediment és competent el Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València. L'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és el Vicerectorat d'Innovació i Transferència.

El procediment de concessió s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva d'acord amb la secció 1a, capítol II, títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Òrgan d'avaluació

La Comissió d'Avaluació de les sol·licituds presentades està formada per professorat i personal investigador pertanyent a l'equip de treball de la Càtedra.

La Comissió d'Avaluació és designada pel Vicerectorat d'Innovació i Transferència, i té la facultat d'interpretar qualsevol circumstància que no preveuen aquestes bases per a un millor compliment de l'objectiu de l'ajuda.

Criteris de valoració

L'avaluació de les sol·licituds es farà examinant la documentació per comprovar que es compleixen els requisits establits. En cas necessari, s'estableix com a criteri de prelació de sol·licituds la nota mitjana de l'expedient que dona accés al màster.

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta de concessió de la beca amb les puntuacions de nota mitjana de l'expedient corresponents al Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, que en resoldrà la concessió.

8. RESOLUCIÓ

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència resoldrà les beques.

La resolució de la beca contindrà la consideració d'apte o no apte assignada a cadascuna de les persones sol·licitants per la Comissió Avaluadora una vegada analitzada la documentació presentada i, si és el cas, la puntuació corresponent.

La resolució de concessió s'ha de fer en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el DOGV, segons el que estableix l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La resolució de concessió amb la relació de persones beneficiàries i no beneficiàries es publicarà, amb efectes de notificació, en el Tauler Oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es].

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

A més, se'n farà difusió, incloent-hi enllaços a la publicació del Tauler Oficial, en la pàgina web: www.uv.es/catedres.

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiàries de les beques han de comunicar per escrit l'acceptació o la renúncia de la beca econòmica en el **termini de 10 dies hàbils**, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió definitiva, i lliurar el document d'acceptació (annex III) en el Registre Electrònic de la Universitat de València.

Si no es lliura aquest document en el termini establit, s'entén que renuncia a la beca d'acord amb l'article 94 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.

10. REVOCACIÓ

Les concessions de beques poden ser revocades, amb reintegrament total o parcial de l'import, d'acord amb el procediment que estableix la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per incompliment de les obligacions referides i si es descobreix que en la concessió hi va haver ocultació o falsejament de dades o si, una vegada rebut l'import de la beca, no es fa patent el pagament del màster.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a tot allò que no preveu la convocatòria, aquesta s'ha d'interpretar d'acord amb la legislació aplicable a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació fetes pels ens pertanyents al sector públic de la Comunitat Valenciana, és a dir, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana, i la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

12. RECURSOS

Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un mes des de l'endemà de ser publicada, un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictada o bé, en el termini de dos mesos des de l'endemà de ser publicada, directament un recurs contenciós administratiu davant de la secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de València.

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

13. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

13.1. Dades del responsable.

Universitat de València Estudi
General CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
lopd@uv.es

13.2. Finalitats i base jurídica del tractament

En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, s'informa que les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que pertoquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el premi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.3. Procedència de les dades.

La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.

13.4. Destinataris de les dades personals.

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el programa, s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i finalitats següents:

- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.

- Publicació de la resolució de concessió en el Tauler Oficial de la Universitat de València. Addicionalment, pot informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.

- Publicació de les persones beneficiàries, l'import i l'objecte del premi en el Portal de Transparència de la Universitat de València https://www.uv.es/ uvweb/transparencia-uv/ca/portal-transparencia, en compliment del que estableixen l'article 8.1.*a* de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'article 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

- A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.5. Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els criteris següents.

A. Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant els períodes que preveu la legislació administrativa en garantia dels drets de les persones concurrents.

B. Quant a les persones concurrents a les quals es concedisca el premi, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran, si escau, a l'expedient de l'estudiant o estudianta i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.

13.6. Drets

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals i a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a uvcatedres@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d'un document d'identitat i, si és el cas, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a la delegació de protecció de dades a la Universitat de València.

13.7. Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control:

La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

13.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València:

Es poden consultar les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

VNIVERSITAT D VALÈNCIA	**ANNEX II**	Exp.

1	**DADES IDENTIFICATIVES**	
Nom		
Cognoms		
Correu electrònic		**Telèfon**
Mèrits		

Cal adjuntar amb aquesta sol·licitud:

- Còpia de la matrícula en el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica.
- Documentació justificativa del primer pagament com a persona física de l'import del màster.
- Expedient acadèmic o còpia informativa del grau amb les qualificacions.

Data i signatura

Destinació: Càtedra de Materials Avançats per a la Indústria de Semiconductors i Circuits Integrats.

2	**LOPD**

Les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que pertoquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en l'ajuda de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals i a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a uvcatedres@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d'un document d'identitat i, si és el cas, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a la Delegació de Protecció de Dades a la Universitat de València, ed. Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, València 46010, lopd@uv.es..

Per a més informació sobre el tractament de les dades, podeu consultar les bases reguladores de la tercera convocatòria de beques per a cursar el màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica en aquesta Universitat durant el curs 2026-2027.

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU · GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA · Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia · España digital 2026 · PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

VNIVERSITAT D VALÈNCIA	**ANNEX III**	

CARTA D'ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES

Senyor / Senyora:_____

En relació amb els requisits que estableix la convocatòria de les BEQUES PER A AJUDAR ECONÒMICAMENT PERSONES FÍSIQUES AMB LES DESPESES QUE SUPOSA CURSAR EL MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT MULTINACIONAL EN MICROELECTRÒNICA, manifeste expressament la meua acceptació i conformitat amb la convocatòria, les bases i els requisits que s'hi estableixen. De la mateixa manera, manifeste el meu compromís a actuar amb estricta subjecció als termes de l'esmentada convocatòria. A més a més,

Conec i accepte:

- Que amb aquesta beca no s'estableix cap tipus de relació contractual ni laboral, ni implica cap compromís per part de la Universitat de València d'incorporació futura a la seua plantilla.
- L'import objecte d'aquesta beca serà lliurat directament a la persona beneficiària i en cap cas a empreses, fundacions o altres persones jurídiques.

Atentament,

Signatura

Nom: DNI:

Data:

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

VNIVERSITAT D VALÈNCIA

VNIVERSITAT D VALÈNCIA	**ANNEX IV: DECLARACIÓ RESPONSABLE**

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NIF/NIE/PAS	NOM	COGNOMS

CORREU ELECTRÒNIC	TELÈFON MÒBIL	CODI POSTAL	LOCALITAT	PAÍS

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

La persona que subscriu declara responsablement:

- No trobar-se incursa en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
- Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

AUTORITZACIONS

Per a garantir el vostre dret a no aportar-hi documents i evitar tràmits addicionals, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (article 28), ens permet obtenir directament les vostres dades personals que obren en poder d'altres administracions públiques, excepte que una llei especial aplicable requerisca el vostre consentiment exprés, per la qual cosa, a aquest efecte:

☐ Autoritze a obtenir les dades relatives a trobar-me al corrent en el compliment de les meues obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària

☐ Autoritze a obtenir les dades relatives al compliment de les meues obligacions davant de la Seguretat Social.

Signatura de la persona sol·licitant

València,

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: *Les dades que faciliteu en aquest formulari seran tractades per la Universitat de València en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en aquesta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres que preveu l'esmentat reglament, tal com s'explica en la informació addicional sobre protecció de dades que podeu consultar en el document annex o en aquest enllaç.*

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip microelectrónica y semiconductores

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Finançat per la Unió Europea

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

España | digital 2026

PERTE Chip

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referència: TSI-069100-2023-0012

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

España | digital 2026 PERTE Chip microelectrónica y semiconductores